# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-101827

12.06.1984

(43) Date of publication of application:

(51)Int.CI.

H01L 21/30

G03F 9/00

G05D 3/00

(21)Application number: 57-210908

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

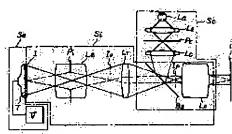
01.12.1982

(72)Inventor: SUZUKI AKIYOSHI

KONO MICHIO

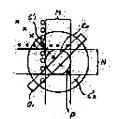
## (54) DETECTING OPTICAL SYSTEM

(57)Abstract:



PURPOSE: To interrupt unnecessary diffracted light by the longitudinal line and lateral line of an actual element, to detect only desired luminous flux and to improve the accuracy of alignment by adequately combining a way of transmission of lighting luminous flux and a diaphragm of a light-receiving system.





CONSTITUTION: The diaphragms C1, C2 of an illumination system Sc are arranged on a diaphragm plate Pc so that images C'1, C'2 on the imaging surface Pi surface of the diaphragms are formed to a section except a region surrounded by two pairs of parallel lines M, N. The diffraction patterns of the longitudinal and lateral lines often observed in the actual element of a wafer are not observed on the imaging surface because they are distributed in the lateral direction and the longitudinal direction while using each point in C'1, C'2 as the positions of 0 order beams and do not pass through an opening Co. When a line

group pattern extending in the direction of 45° is formed to a body surface 0 as a mask for alignment, the diffracted patterns pass through the opening Co of the diaphragm plate Pc because the distribution of diffracted light by the pattern extends in the direction of 45° as shown in crosses, are detected in a photoelectric manner by an imaging surface I, and can be observed with eyes.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(B) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

## ⑩公開特許公報(A)

昭59-101827

四公開 昭和59年(1984)6月12日

**50 Int.** Cl.\* H 01 L 21/30 G 03 F 9/00 G 05 D 3/00 識別記号 庁内整理番号 2 6603--5F

Z 6603--5 F 7124--2 H 7623--5 H

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

动検知光学系

御特

原 昭57-210908

②出 願 昭57(1982)12月1日

仰発 明 者 鈴木草義

川崎市中原区今井上町53番地キャノン株式会社小杉事業所内

您発明 者河野道生

川崎市中原区今井上町53番地キャノン株式会社小杉事業所内

の出 願 入 キヤノン株式会社

東京郡大田区下丸子3丁目30番

2号

创代 理 人 弁理士 丸島酸一

明 韶 奪

t 発明の名称 核知光学系

#### 2 特許 欝 水の 都面

- (11) 物体を暗視野照照するための第1級り事度を内在させた照明系及び、物体を介して第1段り事故と保障光学的に共役となる位置に第2数り事段を設けた結像系を具備し、第1嵌 り事段の像を第2の故り事段に投影した故様で 互に共通の開口域を持たず、且つ第1級り手段の形状と第2級り事段の形状を物体の特定 方向のパターンからの回折光を遮断すべく関係付けたことを特徴とする検知光学系。
- (2) 前記部(終り手段は、前記部2級り手段上へ投影した時代前記第2級り手段の開口化外接する互いに簡交する平行線の各々に恢复れない領域で且つ光軸に対称な領域に開口を有する滤光板である特許請求の範囲部1項記載の検知光学系。
- (5) 前配物体は学導体製造のためのウェハ及は マスクであつて、物定方向のパターンは実業

子パターンである、特許簡求の행器第1項記 型の被知光学系。

#### 3 発明の群組を説明

本発明は、彼後物体上の特定パターンを内限あるいはテレビ受像器を使つて目視鏡鏡あるいは光健設出もしくは両者のための数置に関し、特に既設のパターンとは別に書き込んだパターンを他と別瞭に後知し得るものであつて、学導体集調回験製造製造の位置合わせマークを検知するための製品に適する。

近年半導体無機回路の無機化が進むにつれて、 関路の線幅も増々機器化の傾向にある。そして との様を傾向を受けて機器な電子回路(突出子) パターンをクエハ上に誘付けるために、高弱線底 の投影用態後レンメあるいは反射系を用いてマ スク上の回路パターンを転写する光学試設影の 光装置や、マスクとウェハをコンタクトあるい は近接(ブロキンミティ)して転写する機置が 使用されている。

・梅草が行われる場合、路光過程に先立つてマ

### 特別昭59~101827 (2)

スタとウェーを規定の位置関係に 18m以下の高 い精度で整合させることが不可欠となるが、単 位時間に大量のウェハを処理する為にはアライ メント作業を自給化することが要求されるので、 それに応じた配慮が必要となる。従来、マスク とウエハの整合を行う数には、マスクとウェハ の各々にアライメント用のマークを設け、腹数 鏡系でこれを覗き込んで両者を重量させるか所 : 短興係に簸列させると云う方式が採られている。 その際、アライメントマークを光電検出して自 動プライメントするが、確認のために目視観察 可能になつており、また特別の場合は巨視観察 をしながら手助プライメントするとともできる。 本出顧人による物開昭54~5486号は自動 プライメントの1例を示しており、例えばアラ イメントマークからの反射光を顕微鏡内の適位 置で空間周鼓数フィルタリングし、その屋鉄光 を検出している。

一方、ウェハ上でアライメントマーク AN を配 する位置としては、チップの 1 つをつぶしてそ

ールからくる要請で直交する線を基調としてバ メーンが構成される転染性がある。

図中、○は物体面でウエハあるいはマスタの 表面である。またScは無明系で、Laは照明光源、 Leは第1コンデンサーレンズ、Pcは照明被き板

そしてとの難点を免れるためにはアライメントマークを実業子から発力能すのが最適であるが、とうすると実際子の有効仮紋が減少する問題が生ずる。

またアライメント動作としては、上述の如き マスクとウエハのアライメントの他に、それに 先立つでウエハの密模位置を比較的短い精度 即長し、変には所定のステージに移動させて正 確に位置決めするブリアライメントという動作 がある。この場合も、ウエハの位置を光電的に 後出しようとすると、同様に実業子の影響を受 けるととになる。但し半導体の異素子は設計ル

(詳しく性後述する)、Lcは第2コンデンサーレンズ、Bsはビームスプリンター、Loは顕微鏡対物レンズである。光源 Laを発した光東は第1コンデンサーレンズ Loを介して絞り 板 Pc の閉口を照別する。との閉口上の一点から出た光顔は第2コンデンサーレンズ Lo で結像作用を受けた後、ビームスプリッターBeで反射し、対効レンズ Lo の鍵位置に一旦結像し、更に対物レンズ Lo を介して物体面 O を照明する。との結像関係を実態で推く。

次にのは出機様で、Loは関数絶対的レンズ、Boはピームスブリッター、Lir はリンーレンズ、Loは像拡大用のエレクターレンズである。それで物体面の上の一点を発した光線は対勢レンズ Loで収斂作用を受けた後、リレーレンズ Lir で収斂作用を受けた後、リレーレンズ Lir で収斂作用を受けた後、リレーレンズ Lir に倍率拡大 カ中飼給像位置 Ic に一旦結像し、 更に倍率拡大 用ニレクターレンズ Lo により 最終面 こくは 発限 レンズを通して自視観察される観察面ある いはテレビ撮像面である。この 基の結像関係を改装 アビ環像面である。この 基の結像関係を改

特限4959-101827 (3)

**継く。** 

またとの結(収系B1中に英線で結いた光線は、 動直落射照明された物体ので鏡面反射がなされ た場合に反射して戻って来る光線で、対物レン メLoを通った後、簡 Ip上に結像し、更にリレー レンメ Lorを介して第 2 趙像間(E1)に結像する。 但し、本質では第 2 結像面がエレクターレンズ Lo の内部に位置するが、外部の場合もある。第 2 結像面には終り板 P1 を配置して不要な光をカットする。80は周知の光電使出来で、下は光電変換器、 Y は電気処理器的である。この部分は発明の目 的に関係しないから説明を強く。

以上の群成により暗視野無男されたとき、物体に響き込まれたアライメントマークを構成する療条の方向と、顕微鏡内の聞きるいは適共役位便での、線糸による頭折光の分布を以下に説明する。

まず物体質の上に任意の方向の線パターンを 置き、展明数り板 Pc の中央化ピンホールを開けて、 級パターンを服列する。 すると、結像系内の欲 **身面 P1 上にはそのバターンによる回折光がバタ** ーンの職条と直交する方向に並ぶ。例えば難 5 図に昔く様に蘇パターンがを終方向(これは挙 導体施付装置の前側パネルに対し器図な方向で ある)に置くとその遺析光は機方病に飛び、○ 次光(施袋光)を中心に積方向に並び、また第 4 函のように綴パターン 44を横方向に置くと、 その関訴光は縦方向に並ぶ。そして絞り板Po上 のピンホールの位置をずらすと、絶像系依り面 PI上での箇折光のO次光以下の光の位置もとれ に対応して容弱する。従つて、もしピンホール の関口を広げたとすれば、その時には各ピンホ ールの回折光を彼分して考えれば良いことにな る。即ち、結像系統り面で上での盥折光の分布 は、物体上に割まれたパターンの方向性と照明 系の絞り根Pcの閉口形状によつて決定されると とになる。なか、閉口の部分は同じ形状の鏡面 で微氮できる場合がある。

以下、この原理にもとずいて契明された、特定方向のバターンのみを選択的に、高措度に検

出てきる時視野照明系を更に静能する。

原 5 図は照明系中の被り位置(Pc) に設ける第 口の好ましい形状 0₁; 0₂を示す。

放り板 Pc の開口 0, , 02 を結係系の絞り板 Pi上 へ投影した時の結像面を第8回に示す。がとび はそれぞれ部口の、との、の後に当る。第9回は 第8図と同じ配置を指くが、更に2つの平行線 の租业とNを加える。平行線の方向は残素子を 欝成する疑疑と機様の方向に一致し、多線条は 関口部(Oo)に外接し、互いに直交している。い 主図のように、販明系の絞り(0,,0₂)をそのPi 面での像(5~、5~)が、との二個の平行線リルの 各々で聞まれた領域外に、しかも光物に対して 対称になるよりにPo面上で配置する。すると、 前述の展歴に従い、ウェハの実象子に多い疑。 横線の因折パターンは、ペッツ内の各点をの次 光の位置として、各々微方向、緩刃向に分布す る。その想果開口のを通過しないので、とれら の方向のパクーンは結像面(エ)上で規算されな h.

この様に深明光度の与え方と受光系の数りを 適切に組合わせることにより、実践子の疑線と 機線による不要な回折光を適断し、所貌の光京 のみを検出し、アライメント精度を向上させる ことができる。

また必要に応じて明視野照明を行う場合には、 照明系の扱う概率。として第6回の、円形開口 D を有する数り根を設けて物件面でを照明する。 物体面の像は対物レンズ Lo、リレーレンズ Lo、 そしてエレクターレンズ Lo を経て最終結像面! 上に結像する。即ち明視野と時視野の切り換え は絞り類(Fo)で関口形状の異なる絞り根を突換 するだけで奥羽できる。

以上の様な特徴を持つた光学系は前途の様に 学導体製造機構のマスク又はレチクルとウエック の位置合せ光学系として好選である。即ちかてラ イメントマークとして実業子の概線、機線のマークを 同と異なる方向、例えば45°方向のマークを採 用すれば、本発明の光学系をそのまま適用する なができる。マスク又はレテクルとウェハの 館でするべき両常に観察する方法や、単 なに観察する方法があるが、本発明はそのどち 返れる知知の館である。

既者を同時に観察する方式はブロキシミティ、コンタクト特付の場合は当然として、投影結像法の場合は所聞で立方式ということになる。投影光学系がミラー系の場合には白色光を使うととができるが、レンズ系の場合には色収益から来る波長級の制限が、本勢明の光学系に対して要求される。具体的には干渉フィルター或いはシャーブカットフィルターの挿入が必須となる。

定する顕微鏡として好迹である。 設影光学系の 翻約を受けないので、高分解館の対称レンズを 用いるととも可能であり、又白色光を用いるこ とも可能である。 第10図にオファクシス方式 アライメント法の配置を示す。

第10図に様くシステムは投影型半導体結付 装置のプリアライメントに関し、第11図はウ エハマとマスクムのアライメントに関する。な お、可は例えば縮小投影レンズ、らはマスク照 明系、PAB はプリアライメント検出器、ST はウ エハを軟量する移動ステージ、AB はマスク・ウ エハアライメント検出器である。

マスク(レチクル)とウエハのアライメント
・系は一般にサブミクロンの 高精度を必要とする
反面、精度を上げようとすると検出範囲(視断)
を映めざるを得ない難点がある。その為、郷い
った描くように投影レンスを通して(TTLで)、
アライメントを行うとするとアライメント視野
に入る様な既定の位置へ、予めウエハア(第10
図)の位置を計測して送り込む機能が必要とを

### 特盟昭59-101827 (4)

第9図(A)中に示したABというユニットの配置が同時観察の配置を示している。但し、日は投影レンズ、日は照明系であり、以はマスク、マはケエハである。

この配置でABで検出される後は電気処理系を 造じて信号処理され、不図示の駆動系で位置合 せが行なわれる。

そのような条件下でブリアライメントを行な おうとする時でも、ブリアライメント用のアラ イメントマークを例えば第1回のように、チップ間のスクライブ設上に、これに対して 4.5°方 向に設け、本発明の服明方式を採用すれば(第 1回の場合、左上と右下の顕状の朗口で無明される。第5回の枚り使用)、輸送の作用により

時期昭59-101827(5)

アライメント 顕微鏡 視野内で奥楽子の影響を受けることなく、アライメントマークの世麗を高い精度で検出できる。この場合、特にブリアライメント用の負 域を設けずに スタライブ幾の中にアライメントマークを 収容することができるのは製油上の収率効果が大きい。

この様にして得られたマークの位置信号に基づいて、施付位置すの近傍へのウェハの送り置を加坡すれば、ウェハを、マスタとアライメントされる場所へ商精度で送り込むことができる。恐り込んだ後の顕微鏡系(蘇11回の AB)は本万式を採用したものであつても良いし、又、ブリフライノントの租合せが完了しているので別方式でもよい。

本発明に係る別の数り形状の実施例として第12回の様に顕微鏡内結像系の鉄りが短形器口を有する場合あるいは多角形の場合が考えられる。

この場合、超線系内の殺りの形状に対応して 劉敏顧内服明系の絞りの第口形状を決定すると

Pの分だけ増加する為、このパターンの検出権 度向上につたがる。

第二の制点は同題数数系を明視野との切り換えとして思いる場合、光量を増加するだけでを く、斜め方向のパメーンの解像力を上げるとい う利点である。

照明系内化人れる数りはパターンの形状化応じて色々な変形が考えられる。例えば、照明形の数り開口形状を、第13回のように、光概化別して対称に斜め方向(例えば立45°方向)に別4億所設けた数りが好ましい場合がある。アライメントマークを用い、かつこの関ロをある。アタの十字マークを用い、かつこの関ロをあるとで、とれまで対するアライメント糟皮向上にクの選択性が高まり、アライメント糟皮向上につながる。

以上説明したよりに、半導体館付益履のマス ク・ウエハアライメント顕微鏡系に、斜め方向 ( 吸適は 45°方向) のみを選択的に依出できる とができる。即ち照明系の絞りが結保系の絞り 位置に粘像した状態で、これを観察した時、照 明系数りの開口は結像系校りの矩形器口の各辺 を外揮してたられる、互いに直交する2組の平 行線の各々のどちらにもはさまれない領域に存 在する様にすると良い。この様子は第8図に示 され、照明系に第5図の様な腭口、結像系には 第12図の形状の絞り、フライメント同のマー クは第1図といり組み合わせとなる。

本発明に係る期別方式を採用することにより、 実践子に多い様、機識の回折光の影響を少なく し、アライメントの能力を高めることが可能と なつた。又、アライメントマークを突然子の近 くにも配置できる為、同マークの配置場所に関 する制約が従来より格象に軽視されしかも、マ スク上での有効部を広げることも可能となる。

また、半導体集付装置のブリアライメント機構を始めとする、一般の顕微鏡側長機構へ本方式を採用することで、の外比を改替し、信号検出精度を高めることもできる。

#### 4 図面の簡単な説明

第1区はウェハ上のアライメントマーク配置 例を示す平面図。第2回は本発明 京館 例の光学 断面図。第3回と第4回は失れ、様パメーンと 通野光の関係を示す図。第5回、第6回、第7回は六々実施例の構成部材を示す平面図。第6 回は光学作用の脱例図。第9回は半球体節付装 型の概念図。第10回はブリアライメントの脱 別図。第11回はマスク・ウェハアライメント

### 羽網昭59-101827 (8)

の親明図。第12回と第13回は失々、別要地 何の轉成部材を示す平面図。第14回はアライ メントマークの別の例を示す図。

図中、

習・・・・ウェハ

AM ··· アライメントマータ

0 · · · 物体简

8c - - - 顕数銳照明系

La · · · 光颜

Po ... 絞り板

bc ··· 辨 2 コンデンサーレンメ

Be ・・・ ピームスプリッター

Ip ... 12

Lo ・・・ 顕微鏡対物レンス

31 · · · - 顕微鏡繪像系

Ar ・・・リレーレンス

lo ・・・ エレクターレンズ

Pt ··· 被り板

I ··· 最終結像面

C, , C, · · · 照明間口

> 出頭人 キャノン株式会社 代理人 丸 島 鏡 一次で

